MENUE SEARCH INDEX DETAIL JAPANESE

1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-110069

(43)Date of publication of application: 30.04.1993

(51)Int.CI.

H01L 29/784

(21)Application number: 03-264313

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72)Inventor · FUCHIGAMI HIROYUKI

TSUMURA AKIRA

HIZUKA YUJI

(54) MANUFACTURE OF FIELD EFFECT TRANSISTOR

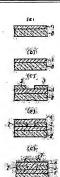
14.10.1991

(57) Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To obtain a method of manufacturing a field effect transistor, where an organic semiconductor thin film which is able to protect an electrode against deterioration, excellent in productivity, lightweight, and excellent in flexibility can be used as an active layer.

CONSTITUTION: An organic thin film 11 is subjected to an activation treatment to turn into an organic semiconductor thin film 1, a source electrode 2 and a drain electrode 3 are formed on the organic semiconductor thin film 1, and a gate electrode 7 is formed so as to control conductivity between the source electrode 2 and the drain electrode 3.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27 05 1997

[Date of sending the examiner's decision of

28.12.2000

rejection

rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

2001-01272

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

26.01.2001

http://www19.ipdl.ncipi.go.ip/PA1/cgi-bin/PA1DETAIL

2005/01/28

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

8225-4M

(11)特許出顧公開番号

特開平5-110069

(43)公開日 平成5年(1993)4月30日

技術表示箇所

(51)Int.CL⁵ H01L 29/784 識別記号

FΙ

H 0 1 L 29/78

301 B

塞杏請求 未請求 請求項の数2(全13頁)

(21)出顧番号	特顯平3-264313	(71)出願人 000006013 三季軍機株式会社
(22)出顯日	平成3年(1991)10月14日	東京都千代田区丸の内二丁目 2番 3号
		(72)発明者 渕上 宏幸
		尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機
		株式会社材料研究所内
		(72)発明者 津村 顯
		尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機
		株式会社材料研究所内
		(72)発明者 肥塚 裕至
		尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機
		株式会社材料研究所内
		(74)代理人 弁理士 高田 守 (外1名)

(54) 【発明の名称】 電界効果トランジスタの製造方法

. (57)【要約】

(修正有)

【目的】 電極の変質を防止するとともに、生産性に優 れ、軽量で柔軟性に富む有機半導体薄膜を活性層として 用いることのできる電界効果トランジスタの製造方法を 得ることができる。

【構成】 活性化処理により半導体となる有機薄膜11 に活性化処理を施し有機半導体薄膜1とし、有機半導体 薄膜1にソース電極2とドレイン電極3を形成し、ソー ス電極2とドレイン電極3間の導電率を制御するように ゲート電極7を形成する。







【特許請求の範囲】

【請求項1】 活性化処理により半場体となる有機薄膜 に活性化処理を施し有機半導体薄膜とする工程、上配有 機半導体薄膜にソース電機およびドレイン電極を形成す る工程、並びに上記ソース電機とドレイン電極間の導電 事を制御するようにゲート電機を形成する工程を施す電 界効果トランジスの多数金方法。

【請求項2】 総子を備えたゲート領様にゲート給線数 を設ける工程、上記ゲート絶線頭に活性化処理により半 場体となる有機薄膜を設ける工程、上記ゲート電極を廃 護しながら上記有機薄膜を活性化処理し有機半導体薄膜 とした後上記ゲート電極の端子を露出させる工程、並び に上記有機半導体薄膜にソース電視およびドレイン電 を形成する工程を施す電界効果トランジスタの製造方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、活性層として有機化合物を用いた電界効果トランジスタの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】有機化合物の中には、 フタロシアニンに 代表される低分子化合物、ポリチオフェンに代表される ような π - 共役系高分子および上記 π - 共役系高分子と 骨格が同じであるが繰り返し単位数の小さいチオフェン オリゴマーに代表されるようなπー共役系オリゴマー 等、半減体的性質を示すものが多く知られている。これ ら有機化合物は、無機半導体と同様に、価電子帯、伝導 帯およびこれらを隔てる禁制帯からなるバンド構造を形 成しているものと考えられ、化学的方法、電気化学的方 法および物理的方法等により価電子帯から電子を引き去 ったり(酸化)、または伝導帯に電子を注入したり(環 元) すること(以下、ドーピングという)によって電荷 を運ぶキャリアを生じるものと説明されている。このよ うな半導体的性質から、これら有機化合物を様々な素子 に適用することができ、これまでにいくつかの報告がな されている。

【0003】 具体的には、ポリアセチレンを用いたショットキー接合素子 (刊行物(J. AppI. Phys. 52巻、869頁、1981年) および特別昭56-1 47486号公報等)、ポリピロール系高分子を用いたショットキー接合素子 (刊行物(J. AppI. Phys. 564号)、北リピロール系高分子を用いたショットキー接合素子 (刊行物(J. AppI. Phys. 51巻、4252頁、14号の(J. AppI. Phys. 51巻、4252頁、180年)、 4252頁、180年)、 54巻、4252頁、180年) }。 有機半導体市上を組み合わせた接合素子としては、p中型およびnー型ポリアセチレンを用いたpnホモ接合素子が知られている (刊行物(AppI. Phr. 52年)

hys. Lett. 33巻、18頁、1978年) }。 更に、ポリピロールとポリチオフェンからなるヘテロ接 合案子【刊行物(Jpn. J AppI - Phys. 2 4巻、L553頁、1985年) }、ポリアセチレンと ポリNーメチルからなるヘテロ接合案子ピロール【刊行 物(J. AppI - Phys. 58巻、1279頁、1 985年) | も知られている。

【0004】また、最近では有機半導体を電界効果トランジスタの活性層に適用する試みがなされ、ポリアセチレンを用いたもの [刊行物 (J. Appl. Phys. 54巻、3255頁、1983年) }、ポリ (Nーメチルビロール) を用いたもの [刊行物 (Cnem. Lett. 863頁、1986年) }、ポリチオフェンを用いたもの [刊行物 (Appl. Phys. Lett. 49巻、1210頁、1986年) }、金属フタロシアニン類を用いたもの [刊行物 (Cnem. Phys. Lett. 145巻、343頁、1988年) , チオフェンオリゴマーを用いたもの [刊行物 (Solid State Comm. 72巻、381頁、1989年) } 等が知られている。

【〇〇〇5】ここで、電界効果トランジスタについて、 まずポリチオフェンを用いたものを例に説明する。図1 2にポリチオフェンを活性層に用いた従来のトランジス タの断面図を示す。ここで、1は活性層となるポリチオ フェン膜、2はソース電極となる金膜、3はドレイン電 極となる金膜、4はゲート絶縁膜となるシリコン酸化 **職**. 5はゲート管極養基板であるn形シリコンウエハ。 6はシリコンウエハとオーミック接合を取るための電極 である。次に、このポリチオフェンを活性層に用いたト ランジスタの製造方法について説明する。 n 形シリコン ウエハ5の表面に熱酸化膜または自然酸化膜4を従来の 方法により形成し、この上に通常の光リソグラフィー 法、エッチング法によりソース電極2およびドレイン電 極3となる金膜のパターンを形成し、その電極上2、3 および電極間に活性層となるポリチオフェン膜1を電界 重合法により形成している。シリコンウエハとオーミッ ク接合を取るための電極6は、ソース電極、ドレイン電 極及び活性層を形成したシリコン基板面の反対側の酸化 膜を剥離し、Ga-In合金を塗布することにより行っ ている。従来の有機トランジスタの活性層の形成方法と して、上記の電界重合法の他に、真空蒸着法、イオンク ラスタービーム法(ICB法)、スピンコート法、ラン グミュア・ブロジェット法 (LB法) などが報告されて いる。

【0006】次に、電界効果トランジスタについて、オ リゴテオフェンを用いたものを例に説明する。図13に オリゴテオフェンを活性層に用いたトランジスタの断面 図を示す。ここで、1は活性層となるオリゴテオフェン 誤、2はソース取種となる金銀、3はドレイン電極とな る金銀、4はゲート絶線限となるシリコン酸化誤、5は ゲート電極兼基板である「形シリコンウエハ、6はシリコンウエハとオーミック接合を取るための電極である。のオリゴチオフェンを活性層に用いたトランジスタの製造方法について説明する。 「形シヴェハシウエハらの表製造方法について説明する。「形シヴェハシウエハらの表した。」では、この活性層が表しません。「大きないる」では、この活性層がある。次に、この活性層がリンスを形成している。次に、この活性層がリンスを形成している。シリコンウェースと、エッチング法によりソース電極しておよびドレイン電極となると関のパターンを形成の電しいる。シリコンウエハとオーミック接合を地層をしない。「シリコンウエハとオーミック接合を地層をしない。「たシリコン基板画の反対側の酸化関を利度の同じ、シリコンウェハとオーミック接合を地層を日本ートの合金を塗布することにより行っている。従来の有機トランジスタは何れも、上記をつのうちのどちらかの方法によって作製・カストン

【0007】次に、ポリチオフェンを活性層に用いたトランジスタを例にその動作について説明する。ソース電植2とドレイン電極3の間に電圧をかけると、ポリチオフェン膜1を通してソース電極2とドレイン電極3の間に電流が流れる。この時、絶縁膜4によりポリチオフェン膜1と関係られたゲート電板となってポリチオフェン膜1を開発を変えることができ、従って、ソース・ドレイン電極2、3の電流を制御することができる。これに絶縁膜4に近接するポリチオフェン膜1内の蓄積層の幅がシリコン板5に印加する電圧によって変化し、実効的なシリコン板5に印加する電圧によって変化し、実効的な正のキャリアからなチャネル断面積が変化するためであると考えられている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の電界効果ト ランジスタのうち、ポリ (N-メチルピロール) および ポリチオフェンを活性層として用いたものは、電解重合 法により作製され生産性に欠ける。また、金属フタロシ アニン類またはオリゴチオフェンを活性層として用いた ものは、真空蒸着法により作製され、大型の真空装置を 用い生産性に欠ける。一般に、電界効果トランジスタの 活性層となり得る有機材料はほとんどが溶剤に不溶であ る。ところが、加工性に優れた溶剤に可溶な前駆体から 得られる導電性高分子材料として、例えばポリ(2、5 ーチエニレンビニレン) {刊行物 (Polym. Com mun, 28巻、229頁、1987年、) }、ポリ (p-フェニレンビニレン) {刊行物 (Polym. C ommun. 25巻、327頁、1984年}、ポリア セチレン (刊行物 (Synth. Met. 14巻、24 5頁、1986年] 等が報告されている。これら溶剤に 可溶な高分子は、成形性に富み、スピンコート法などの 簡単な方法で大面積基板上に薄膜を形成できることか ら、生産性に優れている。ところが、これら材料を電界 効果トランジスタの活性層に用いるには、まず溶剤に可 溶な前駆体を薄膜化し、次に前駆体から導電性高分子

(半導体)に変換(活性化)する必要がある。この変換処理(活性処理)は、一般的に前路体薄膜を加熱する ととにより行われるが、加熱だけでは変換が効率よく差 行しないことが多い。通常、これら変換を促進させるためには化学的処理。より具体的には酸処理を行うた場合、 ソース電極、ドレイン電極またはゲート電極が対きない。これ ない化学変化を起こすという課題があった。また、この ような課題は、活性層である有機薄膜の電気特性を制 するために用いられる化学的ドーピング処理を行う効理 に生じ、化学的ドーピング処理によりソース電極、ド レイン電極まなびゲート電極が廣変するなど好ましくない化学変化を起こすことがあった。

【〇〇〇9】本発明は、かかる課題を解決するためになされたもので、電極の変質を防止するとともに、生産性に優れ、軽量で柔軟性に富む有機半期体弱膜を活性層として用いることのできる電界効果トランジスタの製造方法を得ることを目的とするものである。

[.0010]

【課題を解決するための手段】本祭明の電界効果トランジスタの製造方法は、活性化処理により半導体となる有機薄膜に活性化処理を施し有機半導体薄膜とする工程、上記有機半導体薄膜にソース電極とドレイン電極を形成する工程、並びに上記ソース電極とドレイン電極間の導電率を制御するように、ゲート電極を形成する工程を施すものである。

【〇〇11】本発明の別の発明の電界効果トランジスタの製造方法は、端子を備えたゲート電極にゲート参線酸 を設ける工程、上記ゲート参線膜に活性化処理により半 場体となる有機薄膜を設ける工程、上記ゲート電極を選 進しながら上記有機薄膜を設ける工程、上記ゲート電極を とした後上記ゲート電極の端子を置出させる工程、並び に上記有機半導体薄膜にソース電極およびドレイン電極 を形成する工程を施すものである。

[0012]

【作用】本発明において、有機薄膜を活性化処理により 有機半導体薄膜とする時、電極が活性化処理にさらされ ないので、所期目的を達成することができる。

[0013]

にソース電極およびドレイン電極2、3を形成し【図2 (c)】、次いでその上にゲート絶縁膜4を形成し【図2(d)】、更にゲート電極7を形成する【図2

(e)]。この手順により、有機薄膜11に対して行われる例えば化学処理および化学的ドーピング処理等の活性化処理による、ソース電極2、ドレイン電極3およびゲート電極7に対する影響が避けられる。
【0014】図3は本条明の別の条明の一字施例による

電界効果トランジスタの断面図であり、ここで、1は活

性層となる有機半導体薄膜、2はソース電極、3はドレ イン電極、4はゲート絶縁膜、7は端子を備えたゲート 電極、8は基板、11は活性化処理により有機半導体と なる有機薄膜である。図4 (a)~(d)は、本発明の 別の発明の一実施例の電界効果トランジスタの製造方法 の工程図、図5 (e)~(f)は、本発明の別の発明の 一実施例の電界効果トランジスタの製造方法の工程図で あり、図4(d)の後の工程を示し、9は保護膜であ る。まず基板8上に端子を備えたゲート電極フを形成し 【図4(a)】、その上にゲート絶縁膜4を形成する {図4(b)}。次いで、上記ゲート絶縁膜4上に活性 層として働く有機薄膜11を形成し (図4(c))、ゲ 一ト絶縁膜4で覆われていないゲート電極の露出部を保 證膜9で被覆する 【図4(d) 】。その後、有機薄膜1 1 に対し所望の化学処理および化学的ドーピング処理を 施し有機半導体薄膜1とした {図5(a)}後、保護膜 9を除去して端子を露出させ、上記有機半導体薄膜1上 にソース電極2およびドレイン電極3を形成する。この 手順により、有機薄膜11に対して行われる化学処理お

電極3およびゲート電極7に対する影響が避けられる。 【0015】図6(a)~(d)は、本発明の別の発明 の他の実施例の雷界効果トランジスタの製造方法の工程 図、図7(e)~(f)は、本発明の別の発明の他の実 施例の電界効果トランジスタの製造方法の工程図であ り、図6 (d)の後の工程を示す。まず基板8上にゲー ト電極7を形成し「図6(a))、その上にゲート絶縁 膜4を形成する{図6(b)}。次いで、上記ゲート絶 縁膜4上に有機薄膜11を形成する {図6(c)}。そ の後、有機薄膜11に対し所望の化学処理および化学的 ドービング処理を施し、有機半導体薄膜1とした【図6 (d) }。上記処理終了後、ゲート電極端子部上のゲー ト絶縁膜を除去し、有機半導体薄膜1上にソース電極お よびドレイン電極2、3を形成する。この手順により、 有機薄膜 1 1 に対して行われる化学処理および化学的ド ーピング処理の、ソース電極、ドレイン電極およびゲー ト電極2、3、7に対する影響が避けられる。

よび化学的ドーピング処理の、ソース電極2、ドレイン

【0016】本発明に係わるゲート電極としては、金、 白金、クロム、パラジウム、アルミニウム、インジウ ム、モリブデン、低抵抗ポリシリコン、低抵抗アモルフ アスシリコン等の金属や齲酸化物、酸化インジウムおよ びインジウム・経験化物(ITO)等を用いるのが一般 的であるが、もちろんこれらの材料に限られるわけでは なく、また、これらの材料を2種以上使用しても差しま えない。ここで、金属膜を設ける方法としては蒸着、ス パッタリング、メッキ、各種CVD成長の方法がある。 又、使用目的に応じて、ゲート電橋フと基板8を業ね、 シリコンウエハー、ステンレス板、網版等の導電性の板 を用いることも可能である。

【0017】本発明に係わる絶縁膜4としては、絶縁性 のものであれば無機、有機の何れの材料でも使用可能で あり、一般的には酸化シリコン、窒化シリコン、酸化ア ルミニウム、窒化アルミニウム、酸化チタン、ポリエチ レン、ポリエステル、ポリイミド、ポリフェニレンスル フィド、ポリパラキシレン、ポリアクリロニトリルおよ び各種絶縁性LB膜等が用いられ、これらの材料を2つ 以上併せて用いてもよい。特に、上記本発明の別の発明 の他の実施例に示したゲート絶縁膜で保護膜の役割を兼 ねるには、上記無機酸化物および窒化物が好ましい。こ れらの絶縁膜の作製法としては特に制限はなく、例えば CVD法、プラズマCVD法、プラズマ重合法、蒸着 法、スピンコーティング法、ディッピング法、クラスタ イオンビーム蒸着法およびLB法などが挙げられ、何れ も使用可能である。また、シリコンウエハーをゲート電 極7と基板8を兼ねて用いる場合には、絶縁膜4として はシリコンの熱酸化法等によって得られる酸化シリコン 膜が好適である。

【0018】本発明に係わる例えば化学的処理および化 学的ドーピング処理等の活性化処理により有機半導体と なる有機薄膜としては、薄膜形成後に化学的処理を行う ことにより半導体的性質を有し活性層として有効に働く もの、および化学的ドーピング処理により半導体的特性 を有し活性層として有効に働くものであればなんでもよ い。薄膜形成後に化学的処理を行うことにより活性層と して有効に働くものとして、例えばポリアセチレン、ポ リ(2、5ーチエニレンビニレン)、ポリ(2、5ーチ エニレンピニレン)誘導体、ポリ(2、5-フリレンピ ニレン)、ポリ(2、5-フリレンピニレン)誘導体、 ポリ(2、5-フェニレンピニレン)、ポリ(2、5-フェニレンピニレン) 誘導体等の溶剤に可溶な前駆体薄 膜から化学的に変換することにより得られるπー共役系 高分子や、ポリアニリン、ポリ(N-置換アニリン)、 ポリ(2-置換アニリン)、ポリ(3-置換アニリ ン)、ポリ(2、3-二階換アニリン)等の化学的に変 換することにより所望の構造とすることができるポリア ニリン類や、これら2種類以上の共軍合体およびそれら の両親媒性誘導体等のπー共役系高分子が使用できる。 ここで、これら高分子の繰り返し単位数には制限がな く、繰り返し単位数4以上のオリゴマーも使用できる。 なお、上記溶剤に可溶な前駆体薄膜から化学的に変換す ることにより得られるπ-共役系高分子は、熱処理によ

っても変換される場合があるが、化学的処理または化学 的処理と除処理の併用により変換効率を高めることが可 能である。上記π一共役系高分子の中でも、トランジス 夕特性およびその安定性から、特にポリ(2、5ーチエ ニレンピニレン)、ポリ(2、5ーチエニレンピニレン)、ポリ ン) 誘導体、ポリ(2、5ーフリレンピニレン)、ポリ

$$CH = CH \xrightarrow{n}$$

$$CH = CH \xrightarrow{n}$$

【0020】化学構造式を示す。化学的ドービング処理 により、その有機薄膜の電気的物性を制御することによ り活性層として有効に働くものとして、例えばポルフィ リン類、金属ポルフィリン類、フタロシアニン類、金属 フタロシアニン類、メロシアニン等の低分子有機半導体 や、テトラチアフルパレン (TTF)、テトラシアノキ ノジメタン(TCNQ)、およびその錯体(TTF-T CNQ) で代表される各種低分子や、高分子の電荷移動 錯体も用いることができ、これらの化合物を2種類以上 組み合わせて用いてもよい。更に、例えばポリアセチレ ン、ポリピロール、ポリ(Nー置換ピロール)、ポリ (3-置換ピロール)、ポリ(3,4-二置換ピロー ル)、ポリチオフェン、ポリ(3-置換チオフェン)、 ポリ(3.4-二番換チオフェン)、ポリベンゾチオフ ェン、ポリイソチアナフテン、ポリ(p-フェニレンビ ニレン)、ポリ(p-フェニレンビニレン)誘導体、ポ リ(2、5-チェニレンピニレン)、ポリ(2、5-チ エニレンピニレン)誘導体、ポリ (2、5-フリレンビ ニレン)、ポリ(2、5-フリレンビニレン)誘導体、 ポリアニリン、ポリ(N-置換アニリン)、ポリ(2-置換アニリン)、ポリ(3-置換アニリン)、ポリ (2.3-二滑換アニリン)、ポリジアセチレン類、ポ リアズレン、ポリビレン、ポリカルパゾール、ポリ(N 一置換カルバゾール)、ポリセレノフェン、ポリフラ ン、ポリベンゾフラン、ポリパラフェニレン、ポリパラ フェニレンビニレン、ポリインドール、ポリビリダジ ン、ポリアセンおよびグラファイト状高分子等、並びに これらり種類以上の共軍合体及びそれらの両親媒件誘導 体等のπ-共役系高分子が使用できる。ここで、これら 高分子の繰り返し単位数には制限がなく、繰り返し単位 数4以上のオリゴマーも使用できる。

【0021】これら有機薄膜の作製法としては、真空蒸 着法、分子線エピタキシャル成長法、イオンクラスター (2、5 - フリレンビニレン)誘導体、ポリ(2、5 -フェニレンビニレン)、ポリ(2、5 - フェニレンビニ レン)誘導体等が好ましい。化学式(1)にポリアリレ ンビニレンの

[0019] [化1]

(1)

Xは、S、Se、O,Nなど の原子: Rは H あるいは 炭化水素基プルギン基などを 云す

ビーム法、低エネルギーイオンビーム法、イオンプレー ティング法、CVD法、スパッタリング法、プラズマ重 合法、電解重合法、化学重合法、スピンコート法、キャ スト法、ディッピング法、ロールコート法、パーコート 法およびLB法等が挙げられ、材料に応じて使用でき る。ただし、この中で生産性の点で、簡単に薄膜が形成 できるスピンコート法、キャスト法、ディッピング法、 ロールコート法、パーコート法等が好まれる。これら有 機半導体からなる薄膜の膜厚としては、特に制限はない が、得られたトランジスタの特性は、有機半導体からな る活性層の環度に大きく左右される場合が多く、その膜 厚は、有機半導体により異なるが、一般に3000オン **グストローム以下が好ましい。薄膜形成後に化学的処理** を行うことにより活性層として有効に働く有機薄膜も、 しばしばドービング処理によりその電気特性が制御され るが、他の素子構成部を化学的に変質させない限り、 (1) 気相からのドービング、(2) 液相からのドービ

(1) 気相からのトービング、(2) 機相からのトービング、(3) 電気化学的ドーピング、(3) 電気化学的ドーピング、は7 無力 [工業材料、34巻、第4号、55頁 1986年]に示されたイオン注入法等の物理的ドーピングの何れも使用可能である。

【0022】本条卵の別の免卵に係わる有機薄膜を活性 化処理する工程におけるゲート電極の保護は、ゲート電 権がゲート齢繰膜を設ける時に同時にゲート齢繰膜で被 覆されている時(図6、図7)は必要ないが、ゲート電 極の一部が露出している場合、その露出部に化学的処理 および化学的ドーピング処理に対断性があり、電極を 有効に保護する保護度を設ける必要がある。保護膜と ては、例えば通常のノボラック系、クロル化ポリステレ ン系、PMMA系、ポリビニルフェノール系等のレジス 大材料が挙げられる。

【0023】本発明に係わる基板には絶縁性の材料であ

ればいずれも使用可能であり、具体的には、ガラス、ア ルミナ焼結体やポリイミドフィルム、ポリエステルフィ ルム、ポリエチレンフィルム、ポリフェニレンスルフィ ド膜、ポリパラキシレン膜などの各種絶縁性プラスチッ クなどが使用可能である。以下に、さらに具体的な実施 例を述べるが、もちろんこれをもって本発明を限定する ものではない。

【0024】実施例1. 基板である直径2インチ、厚さ O. 7mmの無アルカリガラスウエハー上に、化学式

(2) の構造式で表される

[0025]

[化2]

$$\frac{CH - CH_2}{s} = \frac{1}{s} = \frac{1}{s$$

【0026】ポリ(2,5~チエニレンビニレン)の前 駆体ポリマーの2wt%ジメチルホルムアミド溶液を上 記素子基板上にスピンコートし有機薄膜を得た。スピン コートは、回転数: 4000 rpm、回転時間: 60 秒、雰囲気温度:60℃にて空気中で行った。このよう にして形成した前駆体ポリマーからなる薄膜に対し、十 分乾燥後、赤外線ゴールドイメージ炉を用い、塩化水素 ガスを含む窒素気流下で200℃にて60分間、加熱す ることにより化学処理を施し活性層となる有機半導体薄 膜を得た。塩化水素ガス供給は、ガス洗浄瓶中の塩酸試 薬原液上に窒素ガスを流し込み、このガス洗浄瓶から流 出する塩化水素ガスを含む窒素ガスを濃硫酸ならびに塩 化カルシウム乾燥管で乾燥させ、イメージ炉内に流入す ることにより行った。上記加熱処理後、ポリ(2,5~ チェニレンビニレン)の前駆体ポリマーは、化学式

(3) の構造式で表される

[0027]

[化3]

$$(n = 1000)$$

【0028】ポリ(2,5-チエニレンピニレン)に変 換され、光沢を有する褐色の極めて均質な膜となった。 この前駆体ポリマーからポリ(2、5ーチエニレンピニ レン)への変換は、図8に示された本発明の一実施例に 係わる化学処理により得られた有機半導体膜の赤外線吸 収スペクトルに見られる。即ち、前駆体ポリマーの側鎖 エーテル結合に基づく1100cm⁻¹のC-O-C伸縮 振動の吸収が消失し、ポリ(2.5-チェニレンピニレ ン)のピニレン結合に基づく1590cm-1のトランス ビンレンC-H面外変角振動の吸収が現れることにより

確認された。図9に、熱処理のみ施した上記有機薄膜の 赤外線吸収スペクトルを比較のために示す。さらに、上 記前駆体ポリマーからポリ(2.5-チェニレンビニレ ン)への変換は、電子スペクトルに見られ、上記加熱処 理後およそ530nmに極大を持つπ-π*に基づく吸 収が出現し、一重結合と二重結合の繰り返しによるπ-共役結合が形成していることからも確認された。次い で、この有機半導体質のポリ(2、5~チェニレンピニ レン) 膜上に、通常の蒸着法、光リソグラフィー法およ びエッチング法を用いて厚さ1000オングストローム のインジウム・綿酸化物 (ITO) 薄膜パターンを形成 した。その上に通常の蒸着法ならびにマスク法を用いて 厚さ5000オングストロームのSIOx絶縁膜を形成 した。さらに、その上に、通常の蒸着法および光リソグ ラフィー法およびエッチング法を用いて厚さ1000オ ングストロームのクロム薄膜パターンを形成し本発明の 一実施例による電界効果トランジスタを得た。この様に して得られたトランジスタは絶縁ゲート電界効果トラン ジスタで構成され、図1に示される断面となる。この場 合、1は活性層となるPTV膜、2はソース電極となる ITO膜、3はドレイン電極となるITO膜、4はゲー ト絶縁膜となるSiOo蒸着膜、7はゲート電極である クロム膜、8はガラスウエハ素子基板である。ここで、 ポリ(2.5-チエニレンピニレン)は何らドーピング 処理を施さなくても半導体特性を示し、トランジスタの 活性層として働く。上記トランジスタのチャネル幅 (W) . チャネル長 (L) はそれぞれ2mm, 2.5 u mである。図10は本発明の一実施例によるトランジス タと従来のトランジスタを比較する電気特性図であり、 横軸はトランジスタのゲート電圧(Vg)、縦軸はチャ

ネル電流 (Ip) で、ソース・ドレイン電圧 VDS=-2 O v での静特性を示している。図中、A は本発明の一実 施例によるトランジスタの電気特性である。

【0029】比較例1、実施例1において、有機薄膜に 化学的処理を施さない他は実施例1と同様にしてトラン ジスタを得、実施例1と同様にしてその電気特性を測定 した。図10中Cにその電気特性を示す。

【0030】図10により、電極を損なうことなく化学 的処理を行なうことにより得られた有機半導体薄膜を活 性層とする、実施例1で得られた電界効果トランジスタ は従来よりおよそ一桁ON電流を増加できることが判 る。キャリア移動度はおよそ1×10-1cm2/V・s ecと求められた。

【0031】実施例2. 基板である直径2インチ, 厚さ 7 mmの無アルカリガラスウエハー上に、通常の蒸 着法、光リソグラフィー法ならびにエッチング法を用い て厚さ1000オングストロームのクロムパターンを形 成した。その上に通常の蒸着法およびマスク法を用いて 厚さ5000オングストロームのSiOx絶縁膜を形成 した。実施例1と同様に、化学式(1)で表されるポリ

(2,5-チェニレンピニレン)の前駆休ポリマーの2 **・%シメチルホルムア: ド海液を上配案子基板上にスピンコートした。スピンコートは、回転数:4000 mで行った。回転時間:60秒、雰囲気温度:60℃にて空気れでいないクロム電極露出部上に、クロム電極の保護膜として通常のノボラック系ポジ型レジストデあるAΖ1350を、1,54mの厚さで被覆した。

【0033】この前駆体ボリマーからボリ(2,5-チェーレンビニレン)への重換は、化学処理後の酸の赤外線吸収スペクトルにおいて、前駆体ボリマーの側鎖エーテル結合に基づく1100cm⁻¹のC-O-C伸縮振動の吸収が消失し、ボリ(2,5-チェニレンビニレン)のビニレン結合に基づく1590cm⁻¹のトランスピンレンC-H面外変角振動の吸収が現れることにより確認された。また、上記前駆伏ボリマーからボリ(2,5-チェニレンビニレン)への変換は、電子スペクトルにおいて、上記加熱処理後およそ530nmに極大を分と作って、本*に基づく吸収が出現し、一重結合と正重結合の検り返しによるπ-共役結合が形成していることからも確認された。

【0034】次いで、上記電極取り出し部等の絶縁膜に 覆われていない電極上の、ノボラック系ポジ型レジスト デあるAZ1350をアセトンで除去した。その後ポリ (2.5-チエニレンピニレン) 膜上に、通常の蒸着法 を用いて厚さ300オングストロームのクロム薄膜を形 成し、引き続きその上に厚さ700オングストロームの 金薄膜を形成した。ここで、下地のクロムは金電極とポ リ(2,5-チェニレンピニレン)膜との密着性を向上 させる目的で使用した。次に、このクロムを下地とする 金電極を通常の光リソグラフィー法およびエッチング法 で目的の形状にパターニングし、本発明の別の発明の一 **事施例による世界効果トランジスタを得た。この様にし** て得られたトランジスタは絶縁ゲート電界効果トランジ スタで構成され、図3に示される断面となる。ここで、 1は活性層となるPTV膜、2はソース電極となる金 膜、3はドレイン電極となる金膜、4はゲート絶縁膜と

なるSi〇2蒸着腹、フはゲート電極であるクロム膜、8はガラスウェハ業子基板である。ここで、ボリ(2,5ーチエーレンピニレン)は何らドーピング処理を施さなくても半導体特性を示し、トランジスタの活性層として働く。上記トランジスタのチャネル幅(W)、チャネル長(L)はそれぞれ2mm、2.5μmである。図1の中、Bに、得られたトランジスタの電気特性を派していたよると、実施例1と同様な特性が得られ、電極を有機半導床薄膜を活性層とすることにより、従来よりおよそ一桁のN電流を増加できることが判る。キャリア移動度はおよそ1×10^{-10 m2}/V・secと求められた。

【0036】次いで、このドーピング処理を施されたポリ(3ーヘキシルテオフェン)上に、通常の蒸剤法を用いて厚さ300オングストロームのクロム薄膜を形成し、引き続きその上に厚さ700オングストロームの会の場で、104年とのでは、104年との

【0037】この様にして得られたトランジスタは絶縁 ゲート電界効果トランジスタで構成され、図1に示す断 面である。この場合、1は活性層となるボリ(3-ヘキ シルチオフェン)膜、2はソース電極となる金膜、3は ドレイン電極となる金膜、4はゲート絶縁膜となるSi O2蒸溶膜、7はゲート電極であるクロム膜、8はガラ スウエハ素子基板である、上配トランジスタのチャネル 幅(W)、チャネル長(L)はそれぞれ2mm、2.5 μmである。図11は本発明の他の実施例によるトラン ジスタと従来のトランジスタを比較する電気特性図であ り、図中、Dは実施例3で得られたトランジスタの電気 特性を示す。機軸はトランジスタのゲート電圧

 (V_G) 、縦軸はチャネル電流 (I_D) でソース・ドレイン電圧 $V_{DS} = -20$ v での静特性を示している。

【0038】 比較例2. 実施例3において、有機薄膜に 化学的ドーピング処理を施さない他は実施例3と同様に してトランジスタを得、実施例1と同様にしてその電気 特性を測定した。図11中Eにその電気特性を示す。

【0039】図11により、電極を損なうことなく化学 的ドーピング処理を行なうことにより得られた有機半導 体薄膜を活性層とする、実施例3で得られた電界効果ト ランジスタは従来よりおよそ一桁のN電流を増加できる ことが判る。キャリア移動度はおよそ1×10⁻³cm² / V・secと求められた。

【0040】 実施例、4基板である直径2インチ、厚さ 0.7mmの無アルカリガラスウエハー上に、通常の蒸 落法、光リソグラフィー法ならびにエッチング法を用い て厚さ1000Aのクロムパターンを形成した。その上 に通常の蒸着法ならびにマスク法を用いて厚さ5000 AのSiの実験機関を基板全面に形成した。実施例1と 同様に、化学式2で表されるポリ(2,5ーチエニレン ピニレン)の前駆体ポリマーの2w1%ジメチルホルム アミド溶液を上記索子基板上にスピンコートした。スピ ンコートは、回転数:4000rpm、回転時間:60 秒、雰囲気温度:60でにて空気中で行った。その後、この前駆体ポリマーを、通常のリソグラフィー法ならび にエッチング法でパターニングした。

【0041】このようにして形成した前駆体ポリマーバターンに対し、十分乾燥後、赤外総ゴールドイメージ炉を用い、塩化水素ガスを含む窒素気流下で200℃にて60分間、加勢することにより化学処理を施した。塩化水素ガス供給は、ガス洗浄瓶中の塩酸試薬原液上に窒素ガスを流し込み、このガス洗浄瓶がら流出する塩化水カバスを含む窒素ガスを湿磁酸ならびに塩化カルシウム乾燥管で乾燥させ、イメージ炉内に流入することにより行った。実施例1と同様、上記加熱処理後、ポリ(2,5ーチエニレンビニレン)の前駆体ポリマーは、化学式3で表されるポリ(2,5ーチエニレンビニレン)に変換され、光沢を有する褐色の極めて均質な膜となった。

【0042】この前駆体ポリマーからポリ(2,5-チェニレンビニレン)への変換は、化学処理後の膜の赤外線吸収スペクトルにおき、削離体ポリマーの側鎖エーデル結合に基づく1100cm¹のC-O-C仲結集動の収収が消失し、ポリ(2,5-チェニレンだーレン)のビニレン結合に基づく1590cm¹のトランスゼンレンC-H面外変角振動の吸収が現れることにより確認された。また、上配前駆体ポリマーからポリ(2,5-チェ

エニレンピニレン)への変換は、電子スペクトルにおき、上配加熱処理後およそ530 nmに極大を持つ π π *に基づく吸収が出現し、一重結合と二重結合の繰り返しによる π - 共役結合が形成していることからも確認された。

【0043】ないで、レジスト材料を用いた光リソグラ 、フィー法によって、露出が必要な上記電極取り出し部等の電極上の絶極度のみをフッ化水素酸、フッ化アンモニレンは温液でエッテングした。その後ボリ(2,5ーチェーレンビニレン) 展上に、通常の高着法を用いて厚さ300Aのクロム海膜を形成し、引き続きその上に厚さ700Aの金薄膜を形成した。ここで、下地のクロムは金電極とボリ(2,5ーチェレンビニレン) 限との密着性を向上させる目的で使用した。次に、このクロムを下地とする金電検を選索の光リソグラフィー法およびエッチング法で目的の形状にバターニングした。

【0044】この様にして得られたトランジスタは絶縁 ゲート電界効果トランジスタで構成される。図3にトラ ンジスタの断面図を示す。ここで、1は活性層となるP TV膜、2はソース電極となる金膜、3はドレイン電極 となる金膜、4はゲート絶縁膜となるSiOv蒸着膜、 7はゲート電極であるクロム膜、8はガラスウエハ素子 基板である。ここで、ポリ(2,5-チエニレンピニレ ン) は何らドーピング処理を施さなくても半導体特性を 示し、トランジスタの活性層として働く。上記トランジ スタのチャネル幅 (W) 、チャネル長 (L) はそれぞれ 2mm, 2, 5 μmである。図11に示す実施例3で得 られたトランジスタの電気特性と同様の特性を示した。 実施例3と同様に、実施例1と同様な特性が得られ、素 子構成部を損なうことなく化学的処理を行った有機薄膜 を活性層とすることにより、従来よりおよそ一桁ON電 流を増加できることが判る。キャリア移動度はおよそ1 ×10-1cm2/V·secと求められた。

[0045]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明は活性化処理 により半導体となる有機薄膜に活性化処理を施し有機半 導体薄膜とする工程、上記有機半導体薄膜にソース電極 およびドレイン電極を形成する工程、並びに上記ソース 電極とドレイン電極間の導電率を制御するようにゲート 電極を形成する工程を施すことにより、また、本発明の 別の発明は、端子を備えたゲート電極にゲート絶縁膜を 設ける工程、上記ゲート絶縁膜に活性化処理により半導 体となる有機薄膜を設ける工程、上記ゲート電極を保護 しながら上記有機薄膜を活性化処理し有機半導体薄膜と した後上記ゲート電極の端子を露出させる工程、並びに 上記有機半導体薄膜にソース電極およびドレイン電極を 形成する工程を施すことにより、電極の変質を防止する とともに、生産性に優れ、軽量で柔軟性に富む有機半導 体薄膜を活性層として用いることのできる電界効果トラ ンジスタの製造方法を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例による電界効果トランジスタ の断面図である。

【図2】本発明の一実施例の電界効果トランジスタの製造の工程図である。

【図3】 本発明の別の発明の一実施例による電界効果トランジスタの断面図である。

【図4】本発明の別の発明の一実施例の電界効果トラン

ジスタの製造の工程図である。 【図5】 本発明の別の発明の一実施例の電界効果トラン

ジスタの製造の工程図である。 【図6】本発明の別の発明の他の実施例の電界効果トラ

ンジスタの製造の工程図である。

【図7】 本発明の別の発明の他の実施例の電界効果トラ ンジスタの製造の工程図である。

【図8】本発明の一実施例に係わる化学処理により得ら

れた有機半導体膜の赤外線吸収スペクトル図である。

【図9】化学的処理を施さない有機薄膜の赤外線吸収スペクトル図である。

【図10】本発明によるトランジスタと従来を比較する 電気特性図である。

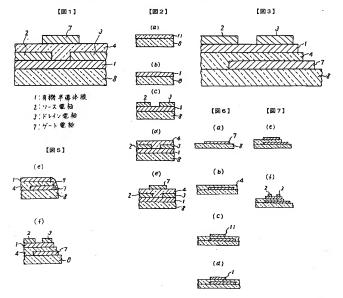
【図11】本発明によるトランジスタと従来を比較する 電気特性図である。

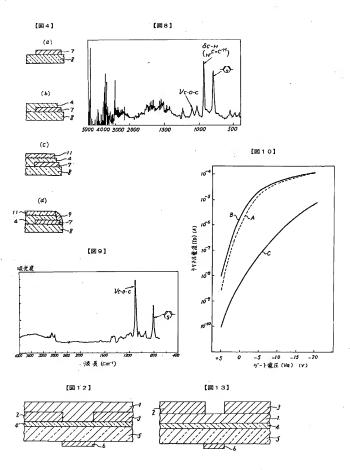
【図12】従来のトランジスタの断面図である。

【図13】従来のトランジスタの断面図である。

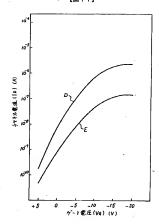
【符号の説明】

- 1 有機半導体膜 2 ソース電極
- 3 ドレイン電極
- 4 ゲート絶縁膜
- 7 ゲート電極
- 11 有機薄膜









【手続補正書】

【提出日】平成4年2月4日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正内容】

【 0003】 具体的には、ポリアセチレンを用いたショットキー接合素子 (刊行物 (J. Appl. Phys. 52巻、869頁、1981年) および特開昭56-1 47486号公報等)、ポリピロール系高分子を用いたショットキー接合素子 (刊行物 (J. Appl. Phys. 5.54巻、2511頁、1983年) および特開的59-63760号公報等) が知られている。また、無機半導体である n 一型0 cd Sと p 一型ポリアセチレンとを組み合わせたヘテロ接合素子が轄合されている [刊行物 (J. Appl. Phys. 51巻、4252頁、1980年)]。有機半導体向土を組み合わせた接合素子としては、p 一型およびn 一型ポリアセチレンを用いたp n 木モ接合素子が知られている [刊行物 (Appl. Phys. Lett. 33巻、18頁、1978年)]。 東正、ポリピールとポリチオフェンからなるヘテロ後のまた。

合素子 {刊行物 (Jpn. J. Appl. Phys. 2 4巻、L553頁、1985年) | ポリアセチレンと ポリN-メチル<u>ピロールからなるヘテロ接合素子</u> [刊行 物 (J. Appl. Phys. 58巻、1279頁、1 985年) | も知られている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正内容】

【0006】次に、電料効果トランジスタについて、オリゴチオフェンを用いたものを例に説明する。図13に オリゴチオフェンを用いたものを例に説明する。図13に 図を示す。ここで、1は活性層となるオリゴチオフェン 図を示す。ここで、1は活性層となるオリゴチオフェン 収、2はソース電極となるの質、3はドレイン電極とな る金膜、4はゲート絶縁膜となるシリコン酸化膜、5は ゲート電極素基板である n 形シリコンウエハ、6はシリ コンウエハとオーミック操を取るための電極である。 このオリゴチオフェンを活性際に用いたトランジスタの 製造方法について説明する。 n 形シリコンフエハ5の表 面に熱酸化膜または自然酸化度 4 を従来の方法により形 成し、この上に活性層となるオリゴチオフェン膜を真空 京人を表している。次に、この活性層の上に通常の マスク法によりソース電極 2 およびドレイン電極 3 となる 金膜のパターンを形成している。シリコンウエハとオーミック接合を取るための電極 6 は、ソース電極、ドレイン電極及び活性層を形成したシリコン基板面の反対側 の酸化膜を剥離し、GaーIn合金を塗布することにより行っている。従来の有機トランジスタは何れも、前述 の活性層の形成方法を除いて、上記2つのうちのどちらかの方法によって作製されている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書 、【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

[0019]

[(£1]

$$\begin{array}{c}
\stackrel{R}{\longleftarrow} CH = CH \xrightarrow{}_{R} (1) \\
\stackrel{R}{\longrightarrow} CH = CH \xrightarrow{}_{R}
\end{array}$$

XIA・S・Se・O・N-R \ などの原子,R IA H あ 3い1度化水素基.アルコキシ 基などを示す

【手続補正4】 【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正内容】

【0023】未発明に係わる基板には絶縁性の材料であ ればいずれも使用可能であり、具体的には、ガラス、石 茎、アルミナ境結体やポリイミドフィルム、ポリエステ ルフィルム、ポリエテレンフィルル、ポリフェニレンス ルフィド腺、ポリパラキシレン膜などの各種絶縁性ブラ スチックなどが使用可能である。以下に、さらに具体的 な実施例を述べるが、もちろんこれをもって本発明を限 定するものではない。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正内容】

【0028】ポリ(2,5-チエニレンピニレン)に変

換され、光沢を有する褐色の極めて均質な膜となった。 この前駆体ポリマーからポリ(2、5 - チエニレンビニ レン)への変換は、図8に示された本発明の一事施例に 係わる化学処理により得られた有機半導体膜の赤外線吸 収スペクトルに見られる。即ち、前駆体ポリマーの側鎖 エーテル結合に基づく1100cm-1のC-O-C伸縮 振動の吸収が消失し、ポリ(2.5-チェニレンビニレ ン)のピニレン結合に基づく1590cm⁻¹のトランス ピンレンC-H面外変角振動の吸収が現れることにより 確認された。図9に、熱処理のみ施した上記有機薄膜の 赤外線吸収スペクトルを比較のために示す。さらに、上 記前駆体ポリマーからポリ (2,5-チエニレンビニレ ン) への変換は、電子スペクトルに見られ、上記加熱処 理後およそ530 nmに極大を持つπ-π*に基づく吸 収が出現し、一重結合と二重結合の繰り返しによるπ-共役結合が形成していることからも確認された。次い で、この有機半導体膜のポリ(2.5-チェニレンピニ レン) 膜上に、通常のスパッタ法、光リソグラフィー法 およびエッチング法を用いて厚さ1000オングストロ ームのインジウム・錫酸化物 (ITO) 薄膜パターンを 形成した。その上に通常の蒸着法ならびにマスク法を用 いて厚さ5000オングストロームのSiOx絶縁膜を 形成した。さらに、その上に、通常の蒸着法および光リ ソグラフィー法およびエッチング法を用いて厚さ100 0 オングストロームのクロム薄膜パターンを形成し本発 明の一実施例による電界効果トランジスタを得た。この 様にして得られたトランジスタは絶縁ゲート電界効果ト ランジスタで構成され、図1に示される断面となる。こ の場合、1は活性層となるPTV膜、2はソース電極と なる | TO膜、3はドレイン電極となる | TO膜、4は ゲート絶縁膜となるSIOX蒸着膜、7はゲート電極で あるクロム膜、8はガラスウェハ素子基板である。ここ で、ポリ(2.5-チェニレンビニレン)は何らドービ ング処理を施さなくても半導体特性を示し、トランジス タの活性層として働く。上記トランジスタのチャネル幅 (W)、チャネル長(L)はそれぞれ2mm、2、5 µ mである。図10は本発明の一実施例によるトランジス タと従来のトランジスタを比較する電気特性図であり、 横軸はトランジスタのゲート電圧(Vg)、縦軸はチャ ネル電流 (Ip) で、ソース・ドレイン電圧 VDS=-2 O v での静特性を示している。図中、A は本発明の一実 施例によるトランジスタの電気特性である。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0031

【補正方法】変更

【補正内容】

 【手続補正7】 【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0034

【補正方法】変更

【補正内容】

【0034】次いで、上記電極取り出し部等の絶縁膜に **磨われていない電極上の、ノボラック系ポジ型レジスト** デあるAZ1350をアセトンで除去した。その後ポリ (2,5-チエニレンピニレン)膜上に、通常の蒸着法 を用いて厚さ300オングストロームのクロム薄膜を形 成し、引き続きその上に厚さ700オングストロームの 金薄膜を形成した。ここで、下地のクロムは金電極とポ リ(2,5ーチエニレンピニレン)膜との密着性を向上 させる目的で使用した。次に、このクロムを下地とする 金電極を通常の光リソグラフィー法およびエッチング法 で目的の形状にパターニングし、本発明の別の発明の一 実施例による電界効果トランジスタを得た。この様にし て得られたトランジスタは絶縁ゲート電界効果トランジ スタで構成され、図3に示される断面となる。ここで、 1は活性層となるPTV膜、2はソース電極となる金 膜、3はドレイン電極となる金膜、4はゲート絶縁膜と なるSi〇x結若膜、7はゲート電極であるクロム膜、8はガラスウェハ素子基板である。こでで、ボリ(2、5・チエーレンビニレン)は何らドーピング処理を施さなくても半導体特性を示し、トランジスタの活性層として働く。上記トランジスタのテャネル幅(W)、テャネル長(L)はそれぞれ2mm、2.5μmである。図10中、BIC、得られたトランジスタの電気特性を示す。それによると、実施例1と同様な特性が得られ、電極を有機半導体薄膜を活性角ですることにより、従来より得よりない。それにあるとなく化学的処理を行なうことにより、従来よりおよそ一桁ON電流を増加できることが判る。キャリア移動度はおよそ1×10⁻¹cm²/V・secと求められた。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0037

【補正方法】変更 【補正内容】

【0037】この様にして得られたトランジスタは絶縁 ゲート電界効果トランジスタで構成され、図1に示す断 面である。この場合、1は記せ顔となる金膜、3は ドレイン電極となる金膜、4はゲート絶縁膜となる金膜、3は ドレイン電極となる金膜、4はゲート絶縁膜となる8i QX高希朗、7はゲート電極であるクロ人服、8はガラ スウエハ素子基板である。上記トランジスタのチャネル 幅(W)、チャネル長(L)はそれぞれ2mm、2.5 カーアンジスタのまり11は本条時の他の実施例によるトラン ジスタと従来のトランジスタを比較する電気特性図で り、図中、Dは実施例3で得られたトランジスタので 特性を系す。機能はトランジスタのゲート電圧

 (V_G) 、縦軸はチャネル電流 (I_D) でソース・ドレイン電圧 $V_{DS} = -20$ V での静特性を示している。